

合肥颀中科技股份有限公司 关于近期经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、近期经营情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）是集成电路高端先进封装测试服务商，可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。近期，公司经营情况持续向好，经初步测算：2024年1-5月，公司实现营业收入77,425.84万元，较去年同期增长约38.91%；实现归属于母公司股东的净利润13,794.70万元，较去年同期增长约62.51%。截至2024年5月末，公司未分配利润余额114,678.05万元，较去年同期增长约35.56%。

二、相关风险提示

本公告所载近期财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，具体数据以公司定期报告中披露的数据为准，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2024年6月19日